



2020年7月27日

各 位

上 場 会 社 名 日本プロセス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 上石 芳昭  
(コード番号：9651)  
問 合 せ 先 責 任 者 取締役財務統括 坂巻 詳浩  
(TEL：03-4531-2111)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年7月27日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年8月27日開催予定の当社第53期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

当社は、2020年2月より、本社機能を東京都港区から東京都品川区に移転しておりますが、実際の本店業務に合わせて、現行定款第3条に定める本店の所在地を変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第3条(本 店) 当社は、本店を東京都港区に置く。	第3条(本 店) 当社は、本店を東京都品川区に置く。

#### 3. 定款変更の効力発生日

2020年8月27日

以上